

2018年度江苏省科学技术奖证 书

为表彰江苏省科学技术奖获得者, 特颁发此证书。

项目名称: 基于芯片级封装(CSP)的 LED

倒装高压芯片

奖励等级: 三 等

获 奖 者: 陆仁军



证书号: 2018-3-11-R5

